

# RH-AS8631 导热阻燃有机硅粘合剂

#### 产品描述

RH-AS8631 是一种单组分、室温固化导热阻燃有机硅粘合剂。固化后,具有优异的耐高低温、耐老化、耐酸碱、耐水防潮、导热等性能,对金属、玻璃、ABS、PVC 等基材粘接性能优异,可广泛应用于电子行业PCB 板和 LED 灯具导热粘接固定等。

#### 产品特性

- ◆ 环保产品:快速固化,对基材无污染, 无腐蚀。
- ◆ 良好的操作性:单组分,使用方便,在 5℃~40℃的温度范围内具有良好的可 挤出性。
- ◆ 优异的粘接性:与金属、玻璃、陶瓷、 ABS、PVC等材料具有优异的粘接性, 无须使用底涂。
- ◆ 优异的耐高低温、耐老化、绝缘和力学 性能。
- ◆ 阻燃性能优异,达到 UL94 VO 级别。

## 典型用途

- ◆ 电子行业 PCB 板与电容等元件的粘接 固定。
- ◆ LED 灯具的铝基板与灯体的导热粘结。
- ◆ 其他电子元器件的导热粘接。

#### 典型技术参数

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
表干时间(min)	6~12
密度(g/cm³)	约 1.6
硬度(Shore A)	65
导热系数(W/m.K)	0.7
拉伸强度(MPa)	2.2
断裂伸长率(%)	50
介电强度(KV/mm)	18
体积电阻率(Ω.cm)	$5.8 \times 10^{14}$
阻燃性能	UL94 V0

# 执行标准

产品符合或超过 Q/ZRH 0003 的要求。

注: 上述参数在 23±2℃,50±5%相对湿度下测得。

#### 使用方法

- ◆ 被粘基材表面应清洁干燥,无灰尘、油 污和水渍。
- ◆ 切开瓶口及尖嘴,用胶枪或打胶设备将 胶料挤出至粘接基材表面,并及时修整。
- ◆ 应在通风良好处使用。

# 注意事项

- ◆ 不适用于冰冻或潮湿的基材表面及不 能从空气中吸收湿气的密闭环境;
- ◆ 不适用于聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚四 氟乙烯(PTFE)的粘接。
- ◆ 环境温湿度对产品表干及固化影响较大,最佳施工环境温度 10~35℃,相对湿度 50~70%。如温度<5℃,建议将产品在 30~35℃环境下放置 1h 后再使用。

#### 颜 色

黑色、白色、灰色。

## 包装规格

300mL 或 2600mL 筒装。

#### 贮存及有效期

在 8~28℃阴凉、干燥处密封贮存。产品自 生产之日起有效期为 6 个月。

#### 安全须知

避免与眼睛、皮肤接触。若不慎与皮肤接触, 先用布擦拭,再用肥皂水清洗;若不慎与眼 睛接触,请用大量水冲洗并就医。应远离儿 童存放。详细安全数据参见产品安全数据表 (MSDS)。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值,仅供参考,不作为产品验收标准,恕不经预告更改。由于使用条件的差异,我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性,不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。